10/501934 PCT/JP03/00596

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

23.01.03

JUL 2 1 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application: 2002年 1月24日

REC'D 2 1 MAR 2003

出願番号 Application Number:

特願2002-016151

WIPO PCT

[ST.10/C]:

[JP2002-016151]

出 願 人 Applicant(s):

三菱マテリアル株式会社 松下電器産業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 3月 4日.

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



出証番号 出証特2003-3012543

【書類名】

特許願

【整理番号】

J91716A1

【提出日】

平成14年 1月24日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H05K 1/02

【発明の名称】

プリント基板、および、該プリント基板を備えた通信シ ステムにおける増幅装置および分配装置および合成装置

カよび切替装置および受信装置および送信装置、および

、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける

移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板

を備えた無線通信装置

【請求項の数】

14

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱マテリ

アル株式会社 セラミックス工場 電子デバイス開発セ

ンター内

【氏名】

山口 邦生

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱マテリ

アル株式会社 セラミックス工場 電子デバイス開発セ

ンター内

【氏名】

木村 良平

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱マテリ

アル株式会社 セラミックス工場 電子デバイス開発セ

ンター内

【氏名】

坪井 敦

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号 松下通信

工業株式会社内

【氏名】

両角 賢友

【特許出願人】

【識別番号】

000006264

【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000187725

【氏名又は名称】

松下通信工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 韶男

【選任した代理人】

【識別番号】

100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704954

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プリント基板、および、該プリント基板を備えた通信システムにおける増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装置および送信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板を備えた無線通信装置【特許請求の範囲】

【請求項1】 フィルターを実装するためのプリント基板であって、 前記フィルターの実装領域内の入力側端子電極および出力側端子電極と、

前記入力側端子電極および前記出力側端子電極に接続され、前記実装領域から 所定距離の屈曲位置までは前記フィルター内における入力信号の伝送方向に直交 する方向に伸び、前記屈曲位置において前記フィルター内における入力信号の伝 送方向と平行な方向に伸びる各配線と、

前記プリント基板の表面と、接地された前記プリント基板の裏面とを導通する 貫通孔と

を備えることを特徴とするプリント基板。

【請求項2】 前記貫通孔は、前記入力側端子電極および前記出力側端子電極近傍に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のプリント基板。

【請求項3】 前記貫通孔の直径は、0.3~0.5 mmであることを特徴とする請求項1または請求項2の何れかに記載のプリント基板。

【請求項4】 前記実装領域外の前記貫通孔は、前記実装領域から所定距離 以内の領域に設けられていることを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに 記載のプリント基板。

【請求項5】 前記フィルターは、ランガサイトを圧電体とし、前記圧電体の表面を伝わる表面弾性波を利用して、所定の周波数帯域の信号を通過させることを特徴とする請求項1から請求項4の何れかに記載のプリント基板。

【請求項6】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板を備えたことを特徴とする通信システムにおける増幅装置。

【請求項7】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、およ

び、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたことを特徴とする通信システム における分配装置。

【請求項8】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたことを特徴とする通信システムにおける合成装置。

【請求項9】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたことを特徴とする通信システムにおける切替装置。

【請求項10】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装置の何れかを備えたことを特徴とする通信システムにおける受信装置。

【請求項11】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装置の何れかを備えたことを特徴とする通信システムにおける送信装置。

【請求項12】 請求項10に記載の受信装置および請求項11に記載の送信装置を備えたことを特徴とする移動体通信システムにおける移動局装置。

【請求項13】 請求項10に記載の受信装置および請求項11に記載の送信装置を備えたことを特徴とする移動体通信システムにおける基地局装置。

【請求項14】 請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装置、および、請求項10に記載の受信装置、および、請求項11に記載の送信装置、および、請求項12に記載の移動局装置、および、請求項13に記載の基地局装置の何れかを備え、無線通信を行うことを特徴とする無線通信装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばランガサイト等の圧電体からなるSAW (Surface Acoustic Wave) フィルターを実装するプリント基板、および、該プリント基板を備えた通信システムにおける増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装置および送信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板を備えた無線通信装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、例えば水晶等の圧電材料の表面を伝わる表面弾性波(Surface Acoustic Wave)を利用して、所定の周波数帯域の周波数信号だけを通過させることで、 ノイズを除去するSAWフィルターが知られている。

このようなSAWフィルターにおいては、例えば水晶と同様な結晶構造を有するランガサイト($La_3Ga_5SiO_{14}$)等の圧電材料を備えることで、水晶に比べてより高い減衰特性を得ることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述したような従来技術に係るSAWフィルターは、実装されるプリント基板の構造に応じて、減衰特性が低下してしまう場合があり、所望の減衰特性を得ることができなくなる虞がある。

[0004]

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、例えばSAWフィルター等のフィルターの減衰特性が低下してしまうことを防止することが可能なプリント基板、および、該プリント基板を備えた通信システムにおける増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装置および送信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板を備えた無線通信装置を提供することを目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決して係る目的を達成するために、請求項1に記載の本発明のプ

リント基板は、フィルター(例えば、後述する実施の形態におけるSAWフィルター)を実装するためのプリント基板であって、前記フィルターの実装領域(例えば、後述する実施の形態における実装領域11)内の入力側端子電極(例えば、後述する実施の形態における出力側端子電極12a)および出力側端子電極(例えば、後述する実施の形態における出力側端子電極13e)と、前記入力側端子電極および前記出力側端子電極に接続され、前記実装領域から所定距離の屈曲位置までは前記フィルター内における入力信号の伝送方向(例えば、後述する実施の形態における伝搬方向P)に直交する方向に伸び、前記屈曲位置において前記フィルター内における入力信号の伝送方向と平行な方向に伸びる各配線(例えば、後述する実施の形態におけるマイクロストリップライン14,14)と、前記プリント基板の表面と、接地された前記プリント基板の裏面とを導通する貫通孔(例えば、後述する実施の形態におけるスルーホール16)とを備えることを特徴としている。

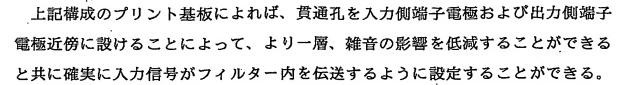
[0006]

上記構成のプリント基板によれば、フィルターの実装領域から所定距離の屈曲位置に置いて、入力側端子電極および出力側端子電極に接続される各配線がフィルター内における入力信号の伝送方向と平行な方向に伸びるように設定された状態にて、フィルターの実装領域内または実装領域外に貫通孔を設けることによって、フィルター内にて所望の帯域透過処理を行う際の雑音の影響を低減することができる。さらに、例えば入力側端子電極から入力される入力信号がプリント基板上等を伝搬して直接に出力側端子電極に到達してしまうことを抑制して、入力信号が確実にフィルター内を伝送するように設定することができる。これにより、フィルターに入力される入力信号に対するフィルターの減衰特性が低下することを防止することができる。

[0007]

さらに、請求項2に記載の本発明のプリント基板では、前記貫通孔は、前記入力側端子電極および前記出力側端子電極近傍に設けられていることを特徴としている。

[0008]



[0009]

また、請求項3に記載の本発明のプリント基板では、前記貫通孔の直径は、0 3~0.5mmであることを特徴としている。

[0010]

上記構成のプリント基板によれば、貫通孔の直径を 0.3~0.5 mmに設定することによって、雑音の影響を低減することができると共に入力信号が確実にフィルター内を伝送するように設定することができ、所望の減衰特性を得ることができる。一方、貫通孔の直径が 0.3 mm未満の場合、あるいは、直径が 0.5 mmを超える場合には、所望の減衰特性を得ることができなくなる虞がある。

[0011]

さらに、請求項4に記載の本発明のプリント基板では、前記実装領域外の前記 貫通孔は、前記実装領域から所定距離以内の領域に設けられていることを特徴と している。

[0012]

上記構成のプリント基板によれば、フィルター内にて所望の帯域透過処理を行う際の雑音の影響を低減することができると共にフィルターに入力される入力信号が、例えばプリント基板上等を伝搬してしまうことを抑制して、確実にフィルター内を伝送するように設定することができる。

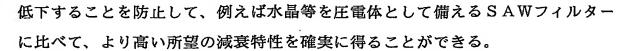
これにより、フィルターに入力される入力信号に対するフィルターの減衰特性 が低下することを防止することができる。

[0013]

さらに、請求項5に記載の本発明のプリント基板では、前記フィルターは、ランガサイトを圧電体とし、前記圧電体の表面を伝わる表面弾性波を利用して、所 定の周波数帯域の信号を通過させることを特徴としている。

[0014]

上記構成のプリント基板によれば、入力信号に対するフィルターの減衰特性が



$[0\ 0\ 1.5]$

さらに、請求項6に記載の本発明の通信システムにおける増幅装置(例えば、 後述する実施の形態における増幅装置20)は、請求項1から請求項5の何れか に記載のプリント基板を備えたことを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける増幅装置によれば、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを増幅して送出することができる。

[0016]

さらに、請求項7に記載の本発明の通信システムにおける分配装置(例えば、 後述する実施の形態における分配装置30)は、請求項1から請求項5の何れか に記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたこ とを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける分配装置によれば、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを分配して送出することができる。

[0017]

さらに、請求項8に記載の本発明の通信システムにおける合成装置(例えば、 後述する実施の形態における合成装置40)は、請求項1から請求項5の何れか に記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたこ とを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける合成装置によれば、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを合成して送出することができる。

[0018]

さらに、請求項9に記載の本発明の通信システムにおける切替装置(例えば、 後述する実施の形態における切替装置50)は、請求項1から請求項5の何れか に記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置の何れかを備えたこ とを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける切替装置によれば、例えばプリント基板また は増幅装置に入力信号を導入する第1の伝送路と、例えば入力信号を単に通過さ せるだけの第2の伝送路等を備え、これらの何れかの伝送路を切り替えて使用することによって、入力信号に対して多様な処理を行うことが可能となる。

例えば入力信号に混入する雑音が大きい場合等においては、第1の伝送路を使用して入力信号の帯域を制限し、所望の信号のみを伝送させ、例えば帯域制限が不要な場合には、第2の伝送路を使用する。

[0019]

さらに、請求項10に記載の本発明の通信システムにおける受信装置(例えば、後述する実施の形態における受信装置60)は、請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装置の何れかを備えたことを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける受信装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出する ことができる。

[0020]

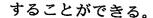
さらに、請求項11に記載の本発明の通信システムにおける送信装置(例えば、後述する実施の形態における送信装置70)は、請求項1から請求項5の何れかに記載のプリント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装置の何れかを備えたことを特徴としている。

上記構成の通信システムにおける送信装置によれば、送信される信号に対して 、送信スプリアスを抑制することができる。

[0021]

さらに、請求項12に記載の本発明の移動体通信システムにおける移動局装置は、請求項10に記載の受信装置および請求項11に記載の送信装置を備えたことを特徴としている。

上記構成の移動体通信システムにおける移動局装置によれば、受信される信号 に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを 抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制



[0022]

- さらに、請求項13に記載の本発明の移動体通信システムにおける基地局装置は、請求項10に記載の受信装置および請求項11に記載の送信装置を備えたことを特徴としている。

上記構成の移動体通信システムにおける基地局装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

[0023]

さらに、請求項14に記載の本発明の無線通信装置(例えば、後述する実施の 形態における無線通信装置80)は、請求項1から請求項5の何れかに記載のプ リント基板、および、請求項6に記載の増幅装置、および、請求項7に記載の分 配装置、および、請求項8に記載の合成装置、および、請求項9に記載の切替装 置、および、請求項10に記載の受信装置、および、請求項11に記載の送信装 置、および、請求項12に記載の登動局装置、および、請求項13に記載の基地 局装置の何れかを備え、無線通信を行うことを特徴としている。

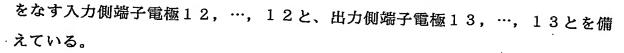
上記構成の無線通信装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

[0024]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態に係るプリント基板について添付図面を参照しながら説明する。図1は本発明の一実施形態に係るプリント基板10の平面図である

本実施の形態によるプリント基板10は、例えばランガサイト(La_3 G a_5 S iO_{14})を圧電体として備えるSAWフィルターを実装するものであって、図1に示すように、例えば平面視長方形等のSAWフィルターの実装領域11には、対向する2辺の長辺にて露出する複数対(例えば、5対)の端子電極、つまり対



[0025]

なお、各端子電極12, …, 12および13, …, 13において、例えば対角方向で対向する一対の入力側端子電極12および出力側端子電極13 (例えば、図1に示す入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13e)のみが、SAWフィルターの各入力端子および出力端子に接続され、他の端子電極12, …, 12および13, …, 13は接地されている。すなわち、SAWフィルターにおける表面弾性波の伝搬方向Pは、例えば長辺と平行な方向とされている。

[0026]

SAWフィルターの各入力端子および出力端子に接続される入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13eには、各マイクロストリップライン14,14が接続されている。

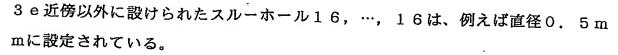
各端子電極12a,13eに接続されたマイクロストリップライン14,14 は、例えばL字型に屈曲しており、SAWフィルターの実装領域11から所定距離#L(例えば、10mm等)だけ離間した位置(つまり屈曲位置)において、SAWフィルター内での周波数信号の伝送方向Pに対して平行な方向に沿って、互いに反対方向に伸びるようにして設けられている。

なお、以下において、SAWフィルターの実装領域11から屈曲位置までの距離を、マイクロストリップラインの距離Lとする。

[0027]

さらに、SAWフィルターの実装領域11内において、隣り合う各端子電極12,12および13,13間と、対向する各端子電極12,13間には、所定径(例えば、直径0.3~0.5mm等)の複数のスルーホール16,…,16が設けられており、各スルーホール16内にはプリント基板10の表面と、接地された裏面とを導通するための導電材が備えられている。

ここで、SAWフィルターの各入力端子および出力端子に接続される入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13e近傍に設けられたスルーホール16,…,16は、例えば直径0.3~0.4mmに設定され、各端子電極12a,1



[0028]

また、SAWフィルターの実装領域11以外のプリント基板10には、所定の径(例えば、直径 $0.4\sim0.5$ mm等)の複数のスルーホール16, …, 16が、SAWフィルターの実装領域11から所定距離(例えば、1.5mm等)以内の領域に設けられている。

なお、図1には、複数のスルーホール16, …, 16の中の適宜の一部のスルーホール16, …, 16のみを示した。

[0029]

本実施の形態によるプリント基板10は上記構成を備えている。

このプリント基板10にSAWフィルター(図示略)を実装して、入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13eを介して、SAWフィルター内に入力信号を伝送させる場合、SAWフィルターの実装領域11内および実装領域11以外の所定位置に所定の大きさの複数のスルーホール16, …, 16が設けられていることで、例えば入力側端子電極12aから入力される入力信号が、直接に出力側端子電極13eへ伝送されてしまうことを防止することができる。

[0030]

すなわち、入力側端子電極12~から入力される入力信号は、SAWフィルターの入力端子から出力端子を介して、SAWフィルター内を伝送させられた後に、出力側端子電極13eへ到達するため、SAWフィルター内にて所望の帯域透過処理が施されるようになる。

これにより、プリント基板10に実装されるSAWフィルターの減衰特性が劣化することを防止することができる。

[0031]

上述したように、本実施の形態によるプリント基板10によれば、実装される SAWフィルターの減衰特性が劣化することを防止することができ、例えばラン ガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターであっても、所望の減衰特性を 確実に得ることができる。

[0032]

以下に、本実施の形態によるプリント基板10にランガサイトを圧電体として 備えるSAWフィルターを実装した際の減衰特性に対する試験結果の一例につい て添付図面を参照しながら説明する。

図2から図5は第1から第4実施例および比較例に係るプリント基板10に設けた複数のスルーホール16,…, 16を示す模式図である。

[0033]

なお、以下においては、図2に示すようにSAWフィルターの実装領域11内 およびSAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域に複数のスルー ホール16, …, 16を設けたプリント基板10を第1実施例とした。

また、図3に示すようにSAWフィルターの実装領域11内にはスルーホール 16を設けずに、SAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域で、 各端子電極12、…、12および13、…、13近傍にのみ複数のスルーホール 16、…、16を設けたプリント基板10を第2実施例とした。

[0034]

また、図4に示すように、SAWフィルターの実装領域11内には各端子電極12,…,12および13,…,13から離間した領域にのみ複数のスルーホール16,…,16を設け、さらにSAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域で各端子電極12,…,12および13,…,13近傍の領域に複数のスルーホール16,…,16を設けたプリント基板10を第3実施例とした。

また、図5に示すように、SAWフィルターの実装領域11内には、各端子電極12, …, 12および13, …, 13から離間した領域と、入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13eの近傍とに複数のスルーホール16, …, 16を設け、さらにSAWフィルターの実装領域11から所定距離(例えば、1.5 mm)以内の領域で各端子電極12, …, 12および13, …, 13近傍の領域に複数のスルーホール16, …, 16を設けたプリント基板10を第4実施例とした。

[0035]

なお、第1から第4実施例において、SAWフィルターの実装領域11内の各

端子電極12, …, 12および13, …, 13近傍のスルーホール16, …, 16に対しては、直径を $0.3\sim0.4$ mmに設定し、120、130の各端子電極12, …, 121の各端子電極12, …, 121の名端子電極12, …, 121のとび13, …, 131のと随間した領域のスルーホール16, …, 161に対しては、直径を121のに設定した。

また、SAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域のスルーホール16, …, 16に対しては、直径を $0.4\sim0.5$ mmに設定した。

また、図6に示すように、SAWフィルターの実装領域11内および実装領域 11以外の領域にスルーホール16を設けないプリント基板10を比較例とした

[0036]

以下に、第1から第4実施例および比較例でのプリント基板にSAWフィルターを実装した際の減衰特性を試験する方法について説明する。

先ず、下記表1に示すように、第1から第4実施例において、所定の大きさのスルーホール16, …, 16を所定の異なる位置に設けて、異なる複数のプリント基板を作成した。

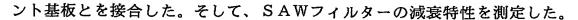
[0.037]

【表1】

スルーホールハ°ターン	スルーホール	減衰
比較例	φ0.3~0.5	40dB
第1実施例		57dB
第2実施例		59dB
第3実施例		58dB
第4実施例		65dB

[0038]

そして、各プリント基板の所定位置にはんだを接着し、このはんだの上にSA Wフィルターを載置し、例えば220℃程度に加熱してSAWフィルターとプリ



[0039]

表1に示すように、スルーホール16を設けない比較例に比べて、SAWフィルターの実装領域11内またはSAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域に複数のスルーホール16, …, 16を設けた第1から第4実施例の方が、減衰特性が向上していることがわかる。

特に、SAWフィルターの実装領域11内にて入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13eの近傍に複数のスルーホール16, …, 16を設けた第4実施例において、より一層、減衰特性が向上していることがわかる。

[0040]

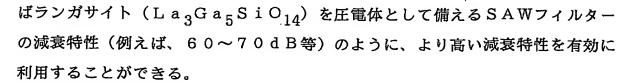
すなわち、マイクロストリップラインの長さLが10mm以下であり、SAWフィルターにおける表面弾性波の伝搬方向Pに対して直交する方向に2つのマイクロストリップライン14,14が伸びており、SAWフィルターの実装領域11内には、各端子電極12,…,12および13,…,13から離間した領域と、入力側端子電極12aおよび出力側端子電極13eの近傍とに所定の大きさの複数のスルーホール16,…,16が設けられ、さらにSAWフィルターの実装領域11から所定距離以内の領域で各端子電極12,…,12および13,…,13近傍の領域に所定の大きさの複数のスルーホール16,…,16が設けられたプリント基板10において、減衰特性が最大の値(例えば、65dB)を示すことがわかる。

[0041]

なお、上述した本実施の形態において、例えばSAWフィルターの実装領域1 1内に表面弾性波の伝搬方向Pに交差する方向(例えば、直交方向)に伸びる貫 通孔からなるスリットを設けることによって、例えばランガサイト等に特有の所 望の高い減衰特性(例えば、70dB等)を得ることができる。

[0042]

なお、上述した本実施の形態に係るプリント基板10によれば、例えば図7に示すSAWフィルターの周波数特性の図のように、例えば水晶を圧電体として備えるSAWフィルターの減衰特性(例えば、30~40dB等)に比べて、例え



[0043]

以下、本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける 増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装置および送 信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける移動局装 置および基地局装置、および、該プリント基板を備えた無線通信装置について添 付図面を参照しながら説明する。

図8は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける増幅装置20を示す構成図であり、図9は図8に示す増幅装置20を備えた通信システム25の構成図であり、図10および図11は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける分配装置30を示す構成図であり、図12は図10または図11に示す分配装置30を備えた通信システム35の構成図であり、図13および図14は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける合成装置40を示す構成図であり、図15は図13または図14に示す合成装置40を備えた通信システム45の構成図であり、図16は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける切替装置50を示す構成図であり、図17および図18は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける受信装置60を示す構成図であり、図19および図20は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける受信装置60を示す構成図であり、図19および図20は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた通信システムにおける送信装置70を示す構成図であり、図21は本発明の一実施形態に係るプリント基板10を備えた無線通信装置80を示す構成図である。

[0044]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける増幅装置20は、例えば図8に示すように、入力端子20Aを介して入力信号の伝送線路20aに接続された増幅器21と、この増幅器21に接続され、例えばランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターを実装するプリント基板10と、プ

リント基板10から出力される信号を出力端子20Bを介して伝送線路20bへ 出力する増幅器22とを備えて構成されている。

上記構成の増幅装置20によれば、伝送線路20aにおいて、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを増幅して伝送線路20bへ送出することができる。しかも、プリント基板10にランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターを実装することで、例えば水晶を圧電体として備えるSAWフィルターを実装する場合に比べて、より高い妨害波除去性能を得ることができる。

[0045]

例えば、帯域外減衰量として60dB以上が必要な場合に、水晶を圧電体として備えるSAWフィルターでは、SAWフィルターを2段に構成する必要がある。しかしながら、ランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターでは、1つのSAWフィルターのみで、所望の帯域外減衰量を確保することができる。これにより、装置の小型化および軽量化が可能となる。

なお、この増幅装置20において、増幅器21,22は、プリント基板10内 に配置されてもよい。また、増幅器の個数は2つに限らず、適宜の個数の増幅器 を備えてもよい。

[0046]

また、この増幅装置20は、例えば屋外等の周囲の雑音が相対的に大きい場所 から伝送されてきた信号を、例えば屋内や遮蔽された室内等のように周囲の雑音 が相対的に小さい場所において増幅する場合等に有効に適用することができる。

例えば図9に示す通信システム25において、送信装置26から伝送路25 a を介して増幅装置20に入力された信号は、増幅装置20において、伝送路25 a にて混入した雑音等が除去された後に、所望の信号のみが増幅される。そして、増幅装置20にて増幅された信号は伝送路25bを介して受信装置27へ送出される。

[0047]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける分配装置30は、例えば図10に示すように、入力端子30Aを介して入力信号の伝送線路30aに接続された増幅器31と、この増幅器31に接続され、例えばランガ

サイトを圧電体として備えるSAWフィルターを実装するプリント基板10と、プリント基板10から出力される信号を分配し、各出力端子30B,30Cを介して2つの伝送線路30b,30cへ出力する分配器32とを備えて構成されている。

上記構成の分配装置30によれば、伝送線路30aにおいて、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを分配して伝送線路30bまたは30cの何れか一方へ送出することができる。

なお、この分配装置30において、増幅器31および分配器32は、プリント 基板10内に配置されてもよい。また、増幅器の個数は1つに限らず、適宜の個 数の増幅器を備えてもよい。

[0048]

なお、本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける分配装置30は、例えば図11に示すように、分配器32にて分配された各信号を、さらにプリント基板10,10へ入力した後に、各出力端子30B,30Cを介して2つの伝送線路30b,30cへ出力してもよい。この場合、さらに、分配後の各プリント基板10,10から出力された信号を、増幅器を介して各出力端子30B,30Cへ出力してもよい。

[0049]

例えば図12に示す通信システム35において、送信装置36から伝送路35 a を介して分配装置30に入力された信号は、分配装置30において、例えば2つの信号に分配され、各信号は伝送路35b,35cを介して各受信装置37,38へ送出される。

ここで、分配装置30は、入力された信号を2つに限らず、適宜の数に分配してもよい。

[0050]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける合成装置40は、例えば図13に示すように、入力端子40Aを介して入力信号の伝送線路40aおよび入力端子40Bを介して入力信号の伝送線路40bに接続され、入力される2つの信号を合成する合成部41と、この合成部41に接続され、例

えばランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターを実装するプリント基板10と、プリント基板10から出力される信号を増幅し、出力端子40Cを介して伝送線路40cへ出力する増幅器42とを備えて構成されている。

上記構成の合成装置40によれば、伝送線路40aおよび伝送線路40bにおいて、入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを合成して伝送線路40cへ送出することができる。

なお、この合成装置40において、合成部41および増幅器42は、プリント 基板10内に配置されてもよい。また、この合成装置40において、増幅器42 は省略されてもよい。

[0051]

なお、本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける合成装置40は、例えば図14に示すように、入力端子40Aを介して入力信号の伝送線路40aに接続されたプリント基板10および入力端子40Bを介して入力信号の伝送線路40bに接続されたプリント基板10から出力された各信号を合成部41にて合成してもよい。この場合、合成部41から出力された信号は、プリント基板10を介さずに伝送線路40cへ送出されてもよい。

[0052]

例えば図15に示す通信システム45において、送信装置46から伝送路45 aを介して入力された信号および送信装置47から伝送路45bを介して入力された信号および送信装置47から伝送路45bを介して入力された信号は、合成装置40において合成され、受信装置48へ送出される。

ここで、合成装置40は、入力された2つの信号に限らず、適宜の数の入力信号を合成してもよい。

[0053]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける切替装置50は、例えば図16に示すように、送信装置56と、受信装置57とを備える通信システム55内に配置され、入力端子50Aを介して入力信号の伝送路55aに接続され、入力信号の伝送経路を増幅装置20または伝送路53の何れか一方に切り替える入力側スイッチ51と、増幅装置20または伝送路53の何れか一方から出力される信号を、出力端子50Bを介して伝送路55bへ出力する出

力側スイッチ52とを備えて構成されている。

上記構成の切替装置50によれば、例えば伝送路55aにて入力信号に混入する雑音が大きい場合等において、入力信号の帯域を制限して所望の信号のみを伝送させたい場合には、入力側スイッチ51にて入力端子50Aと増幅装置20とを接続し、出力側スイッチ52にて出力端子50Bと増幅装置20とを接続する。一方、帯域制限が不要な場合には、入力側スイッチ51にて入力端子50Aと伝送路53とを接続し、出力側スイッチ52にて出力端子50Bと伝送路53とを接続する。

なお、この切替装置50において、増幅装置20の増幅器21,22および各スイッチ51,52および伝送路53は、増幅装置20のプリント基板10内に配置されてもよい。

[0054]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける受信装置60は、例えば送信装置およびアンテナ等を備える移動体通信システムにおける移動局装置または基地局装置または無線通信装置等に備えられ、例えば図17に示すように、線路60aを介してアンテナ62に接続される増幅装置20と、検波部61とを備えて構成されている。

上記構成の受信装置60によれば、アンテナ62を介して受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。

なお、この受信装置60を備える移動体通信システムにおける移動局装置または基地局装置または無線通信装置等においては、例えば図18に示すように、アンテナ62と受信装置60との間に増幅装置20を備えてもよい。

[0055]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける送信装置70は、例えば受信装置およびアンテナ等を備える移動体通信システムにおける移動局装置または基地局装置または無線通信装置等に備えられ、例えば図19に示すように、変調部71と、変調部71から出力される信号を中継するプリント基板10を具備する中継装置72とを備え、中継装置72から出力される信号は

線路70aを介してアンテナ73へ送出される。

上記構成の送信装置70によれば、アンテナ73を介して送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

なお、この送信装置70を備える移動体通信システムにおける移動局装置または基地局装置または無線通信装置等においては、例えば図20に示すように、アンテナ73と送信装置70との間に中継装置72を備えてもよい。

[0056]

本実施の形態によるプリント基板10を備えた通信システムにおける無線通信装置80は、例えば送信装置および受信装置およびアンテナ等を備える移動体通信システムにおける移動局装置または基地局装置または無線通信装置等をなすものであって、例えば図21に示すように、線路80aを介してアンテナ81に接続される分配装置30と、線路80bおよび線路80cを介して分配装置30と接続される、例えば2つの受信装置82a,82bとを備えて構成されている。

さらに、2つの受信装置82a,82bは、例えば同等の構成を有し、例えば 受信装置82aは、線路80bに接続された増幅装置20と、この増幅装置20 に接続された周波数変換部83と、周波数変換部83から出力される信号が増幅 装置20を介して入力される検波部61とを備え構成されている。

上記構成の無線通信装置 8 0 によれば、アンテナ 8 1 を介して受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、アンテナ 8 1 を介して送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

[0057]

上述したように、本実施の形態によるプリント基板10は、例えば増幅装置20、分配装置30、合成装置40、切替装置50、受信装置60、送信装置70等に備えることができ、例えば、これらの装置20,…,70の何れか、あるいは、プリント基板10を、例えば移動体通信システムの移動局装置や基地局装置に備えた場合には、受信信号に対して所望の帯域外減衰量特性を得ることができ、妨害波による混信を抑制することができ、送信信号に対して送信スプリアスを抑制することができる。

また、ランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターをプリント基板1 0に実装することにより、必要とするSAWフィルターの数量を削減しつつ、所望の帯域外減衰量を確保することができ、装置の小型化および軽量化が可能となる。

[0058]

【発明の効果】

以上説明したように、請求項1に記載の本発明のプリント基板によれば、フィルター内にて所望の帯域透過処理を行う際の雑音の影響を低減することができると共に、入力側端子電極から入力される入力信号が直接に出力側端子電極に伝搬してしまうことを抑制して、確実にフィルター内を伝送するように設定することができ、入力側端子電極から入力される入力信号に対するフィルターの減衰特性が低下することを防止することができる。

[0059]

さらに、請求項2に記載の本発明のプリント基板によれば、貫通孔を入力側端子電極および出力側端子電極近傍に設けることによって、より一層、雑音の影響を低減することができると共に確実に入力信号がフィルター内を伝送するように設定することができる。

さらに、請求項3に記載の本発明のプリント基板によれば、貫通孔の直径を0.3~0.5 mmに設定することによって、雑音の影響を低減することができると共に入力信号が確実にフィルター内を伝送するように設定することができ、所望の減衰特性を得ることができる。

. [0060]

さらに、請求項4に記載の本発明のプリント基板によれば、フィルターに入力 される入力信号に対するフィルターの減衰特性が低下することを防止することが できる。

さらに、請求項5に記載の本発明のプリント基板によれば、入力信号に対するフィルターの減衰特性が低下することを防止して、例えば水晶等を圧電体として備えるSAWフィルターに比べて、より高い所望の減衰特性を確実に得ることができる。



さらに、請求項6に記載の本発明の通信システムにおける増幅装置によれば、 入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを増幅して送出することが できる。

さらに、請求項7に記載の本発明の通信システムにおける分配装置によれば、 入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを分配して送出することが できる。

さらに、請求項8に記載の本発明の通信システムにおける合成装置によれば、 入力信号に雑音が混入した場合でも、所望の信号のみを合成して送出することが できる。

[0062]

さらに、請求項9に記載の本発明の通信システムにおける切替装置によれば、 例えば入力信号に対して帯域制限を実行するか否か等の切り替えを行うことがで き、多様な処理の実行が可能となる。

さらに、請求項10に記載の本発明の通信システムにおける受信装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、 所望の信号のみを抽出することができる。

さらに、請求項11に記載の本発明の通信システムにおける送信装置によれば、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

. [0063]

さらに、請求項12に記載の本発明の移動体通信システムにおける移動局装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

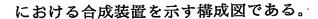
さらに、請求項13に記載の本発明の移動体通信システムにおける基地局装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

[0064]

さらに、請求項14に記載の本発明の無線通信装置によれば、受信される信号に対して、例えば妨害信号等が混入している場合であっても、所望の信号のみを抽出することができる。また、送信される信号に対して、送信スプリアスを抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

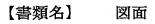
- 【図1】 本発明の一実施形態に係るプリント基板の平面図である。
- 【図2】 第1実施例に係るプリント基板に設けた複数のスルーホールを示す模式図である。
- 【図3】 第2実施例に係るプリント基板に設けた複数のスルーホールを示す模式図である。
- 【図4】 第3実施例に係るプリント基板に設けた複数のスルーホールを示す模式図である。
- 【図5】 第4 実施例に係るプリント基板に設けた複数のスルーホールを示す模式図である。
- 【図 6 】 比較例に係るプリント基板に設けた複数のスルーホールを示す模式図である。
 - 【図7】 SAWフィルターの周波数特性を示す図である。
- 【図8】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける増幅装置を示す構成図である。
 - 【図9】 図8に示す増幅装置を備えた通信システムの構成図である。
- 【図10】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システム における分配装置を示す構成図である。
- 【図11】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける分配装置を示す構成図である。
- 【図12】 図10または図11に示す分配装置を備えた通信システムの構成図である。
- 【図13】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける合成装置を示す構成図である。
 - 【図14】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システム



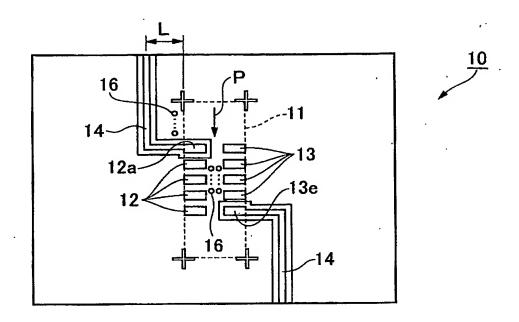
- 【図15】 図13または図14に示す合成装置を備えた通信システムの構成図である。
- 【図16】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける切替装置を示す構成図である。
- 【図17】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システムにおける受信装置を示す構成図である。
- 【図18】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システム における受信装置を示す構成図である。
- 【図19】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システム における送信装置を示す構成図である。
- 【図20】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信システム における送信装置を示す構成図である。
- 【図21】 本発明の一実施形態に係るプリント基板を備えた通信装置を示す構成図である。

【符号の説明】

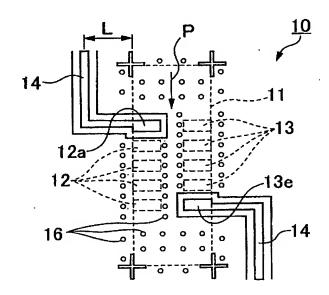
- 10 プリント基板
- 11 実装領域
- 12,12a 入力側端子電極
- 13,13e 出力側端子電極
- 14 マイクロストリップライン(配線)
- 16 スルーホール(貫通孔)
- 20 增幅装置
- 30 分配装置
- 40 合成装置
- 50 切替装置
- 60 受信装置
- 70 送信装置
- 80 無線通信装置



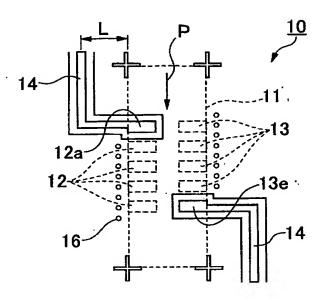
【図1】



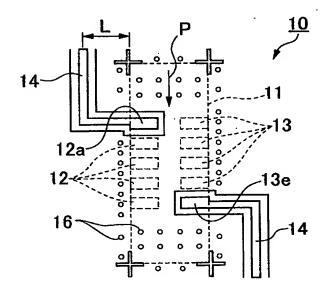
【図2】



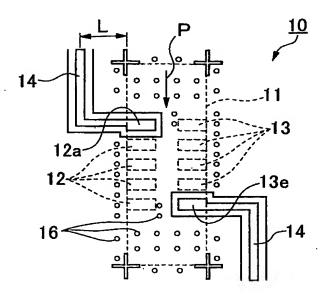
【図3】



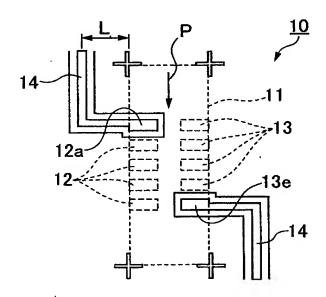
【図4】



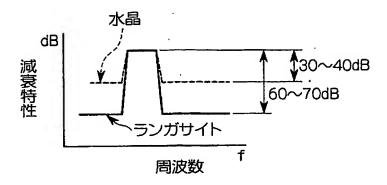
【図5】



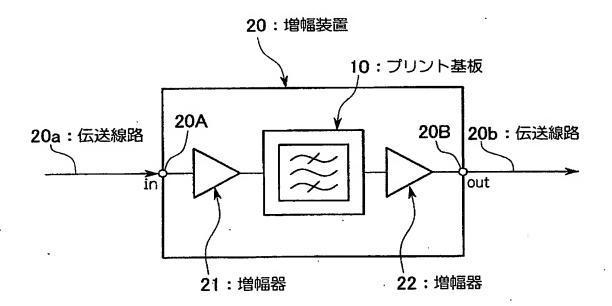
【図6】



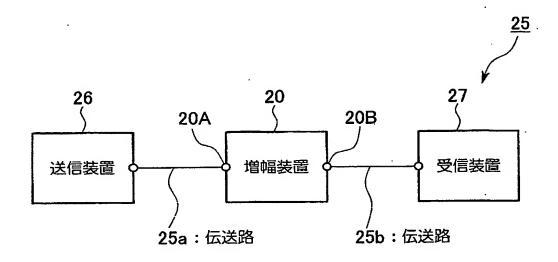
【図7】



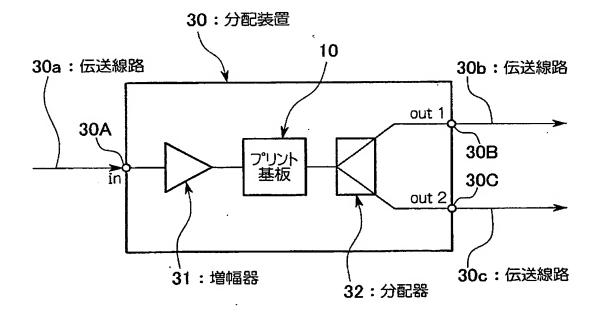
【図8】



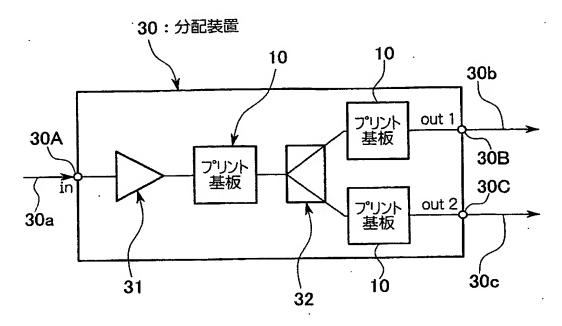
【図9】.



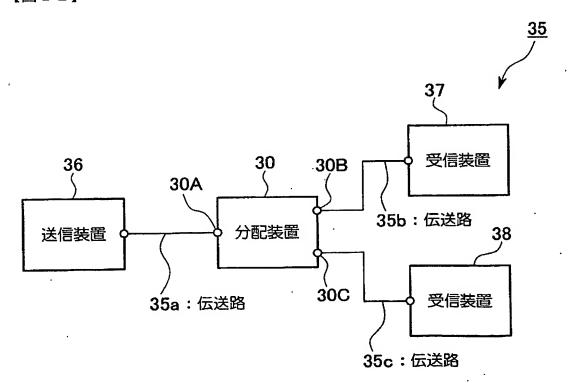
【図10】



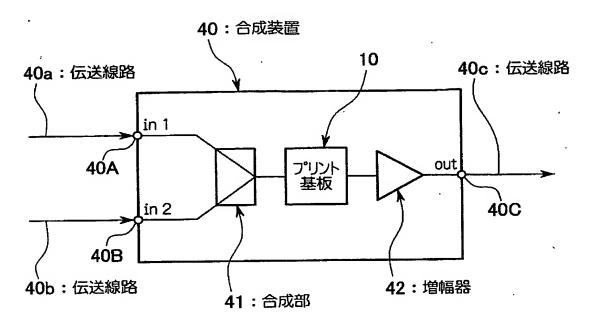
【図11】



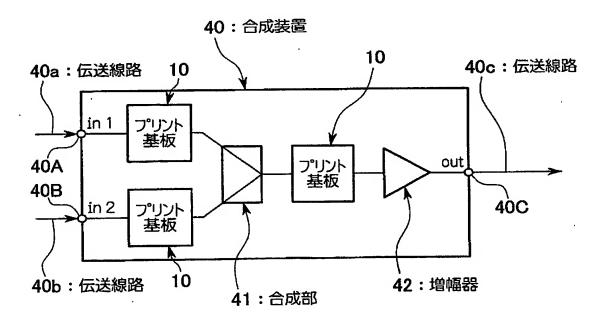
【図12】



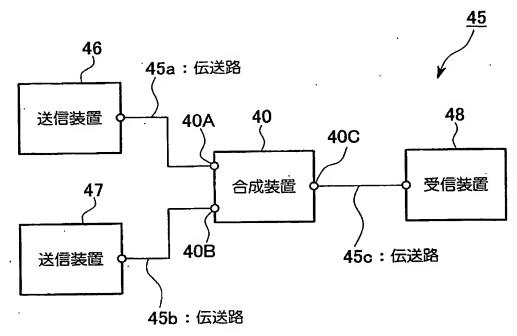
【図13】



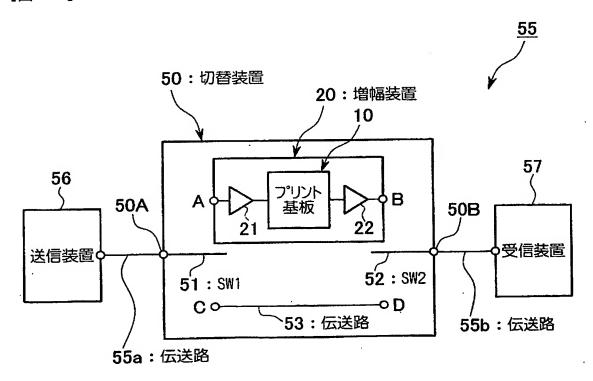
【図14】



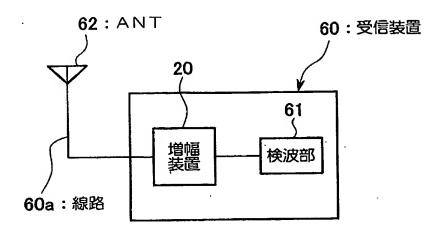
【図15】



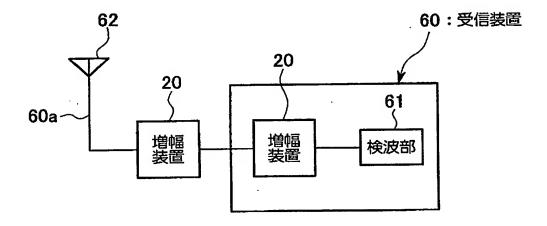
【図16】



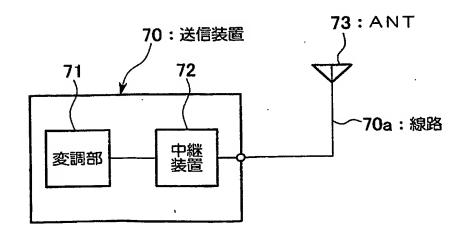
【図17】



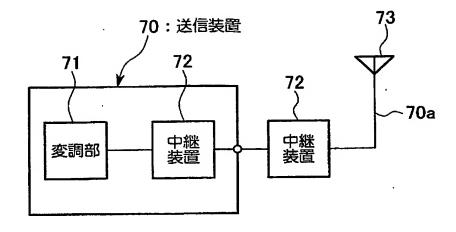
【図18】



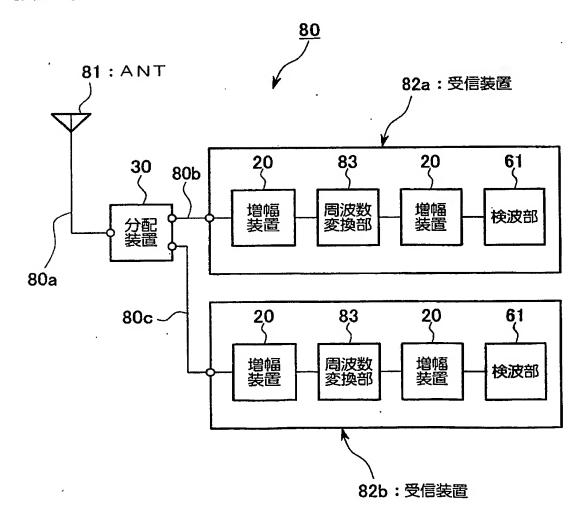
【図19】



【図20】



【図21】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 SAWフィルターの減衰特性が低下してしまうことを防止する。

【解決手段】 ランガサイトを圧電体として備えるSAWフィルターの実装領域 11に、SAWフィルターの入力端子および出力端子に接続される入力側端子電 極12aおよび出力側端子電極13eを備えた。各端子電極12a,13eには、SAWフィルターの実装領域11から所定距離#LまではSAWフィルターにおける表面弾性波の伝搬方向Pに対して直交する方向に伸び、実装領域11から所定距離#Lだけ離間した屈曲位置において、SAWフィルターにおける表面弾性波の伝搬方向Pに対して平行な方向に伸びるマイクロストリップライン14,14を接続した。プリント基板10における実装領域11内および実装領域11以外の領域に、プリント基板10の表面と接地された裏面とを導通する複数のスルーホール16,…,16を設けた。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-016151

受付番号 50200092938

書類名特許願

担当官 小池 光憲 6999

作成日 平成14年 1月25日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000006264

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町1丁目5番1号

【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000187725

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号

【氏名又は名称】 松下通信工業株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

次頁有

認定・付加情報(続き)

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【書類名】

出願人名義変更届

【提出日】

平成14年 4月 8日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002-16151

【承継人】

【識別番号】

000005821

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名又は名称】

松下電器産業株式会社

【代表者】

中村 邦夫

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面]

【物件名】

同意書 1

譲渡証書



平成14年 3月29日

譲受人

住所(居所)

大阪府門真市大字門真1006番地

氏名 (名称)

松下電器産業株式会礼:

代表者

中村 邦夫

殿

譲渡人

住所(居所)

神奈川県横浜市港北区網島東4丁目3番1号

氏名(名称) 松下通信工業株式会社

代表者

桂 靖雄

下記の発明に関する特許を受ける權利については弊社と三菱マテリアル株式会社との共有のところ、今般、私の持分を貴社に譲渡したことに相違ありません。

記

特許出願の番号

特願2002-016151

発明の名称

プリント基板、および、該プリント基板を備えた通信システムにおける 増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装 置および送信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システ ムにおける移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板を備 えた無線通信装置 同意書

(A) 10200650027

平成14年 3月29日

住 所 (居所) 神奈川県横浜市港北区網鳥東4丁月3番1号

C. 名(名称) 松下通信工業株式会社

住 所(居 所) 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

氏 名(名 称) 三菱マテリアル株式会社

代表者 西川 章

下記の発明に関する特許を受ける権利の貴社の持分を貴社が松下電器産業株 式会社に譲渡することに同意致します。

記

特許出願の番号 特願2002-016151

発明の名称

プリント基板、および、該プリント基板を備えた通信システムにおける増幅装置および分配装置および合成装置および切替装置および受信装置および送信装置、および、該プリント基板を備えた移動体通信システムにおける移動局装置および基地局装置、および、該プリント基板を備えた無線通信装置

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-016151

受付番号

10200650027

書類名

出願人名義変更届

担当官

小池 光憲

6999

作成日

平成14年 8月19日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

同意書 1

権利の承継を証明する書面 1



出願人履歴情報

識別番号

[000006264]

1. 変更年月日 1992年 4月10日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都千代田区大手町1丁目5番1号

氏 名 三菱マテリアル株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[000187725]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号

氏 名 松下通信工業株式会社

2. 変更年月日 2003年 1月 6日

[変更理由] 名称変更

住 所 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号

氏 名 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社